REC'IN 1 9 AUG 2004

PCT

WIPO

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 7月 4日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-191700

[ST. 10/C]:

[JP2003-191700]

出 願 人 Applicant(s):

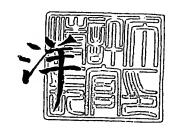
松下電器産業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月 5日





ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

2904750030

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

A61B 8/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

藤井 清

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093067

【弁理士】

【氏名又は名称】 二瓶 正敬

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

039103

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0003222

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 超音波診断装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検体に接触するウィンドウの内面から反射された超音波の反射時間と前記ウィンドウの外面から反射された超音波の反射時間の差と、前記ウィンドウの厚みに基づいて超音波の音速を算出する音速算出手段と、

前記音速算出手段により算出された音速に基づいて前記ウィンドウの温度を算出する温度算出手段と、

前記温度算出手段により算出された温度に基づいて超音波出力を制御する超音 波出力制御手段とを、

備えた超音波診断装置。

【請求項2】 音響素子が揺動する流体を通過して被検体に接触するウィンドウの内面から反射された超音波の反射時間と、前記流体の厚みに基づいて超音波の音速を算出する音速算出手段と、

前記音速算出手段により算出された音速に基づいて前記流体の温度を算出する 温度算出手段と、

前記温度算出手段により算出された温度に基づいて超音波出力を制御する超音 波出力制御手段とを、

備えた超音波診断装置。

【請求項3】 あらかじめ前記ウィンドウ又は前記流体ごとに一定温度下で前記超音波の反射時間を測定してキャリブレーションを行うことにより得られた前記ウィンドウの厚み又は前記流体の厚みを記憶する記憶手段をさらに備え、

前記音速算出手段は、前記記憶手段に記憶された前記ウィンドウの厚み又は前記流体の厚みに基づいて超音波の音速を算出するよう構成されている請求項1又は2に記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、超音波プローブの被検体接触面温度を制御する超音波診断装置に関



する。

[0002]

【従来の技術】

超音波プローブの表面は患者に直接接触するので、患者の火傷などの傷害を避けるために、表面は所定温度(例えば43°C)未満になるように法的規制がある。従来例1としては、例えば下記の特許文献1、2に示されるようにプローブ内に温度センサを設けて超音波出力を制御する方法が提案されている。また、従来例2としては、例えば下記の特許文献3に示されるように温度センサを設ける代わりに、プローブの印加電圧と表面温度の関係をあらかじめ測定しておき、表面温度が規制値を超えないようにプローブの印加電圧をソフトウエアやハードウエアにより制御する方法が提案されている。

[0003]

【特許文献1】

特開平7-265315号公報(図1、段落0008)

【特許文献2】

特開2001-321377号公報(図1、段落0026)

【特許文献3】

特開2000-5165号公報(図1、段落0020)

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、温度センサを用いた上記の従来例1では、温度センサの分だけ 高価となるという問題点があり、また、温度センサの配置位置によっては被検体 接触面温度であるプローブ表面温度を正確に測定することができないという問題 点がある(課題1)。

[0005]

また、ソフトウエアやハードウエアにより表面温度を制御する上記の従来例2 では、ソフトウエアのバグや暴走、ハードウエアの故障などにより表面温度が規 制値を超える場合があるという問題点がある。また、超音波を連続送信した場合 、表面温度は実際にはプローブのウィンドウや内部の液体の比熱に応じて徐々に 上昇し、規制値を急に超えないにもかかわらず、従来例2では、超音波出力を過度に低く設定しており、このため、超音波画像の感度が悪いという問題点がある (課題2)。

[0006]

本発明は上記の課題1、2に鑑み、温度センサを設けることなく、また、超音 波出力を過度に低く設定することなく被検体接触面温度を所定値以下に制御する ことができ、ひいては低温火傷を防止することができる超音波診断装置を提供す ることを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は上記目的を達成するために、被検体に接触するウィンドウの内面から 反射された超音波の反射時間と前記ウィンドウの外面から反射された超音波の反 射時間の差と、前記ウィンドウの厚みに基づいて超音波の音速を算出する音速算 出手段と、

前記音速算出手段により算出された音速に基づいて前記ウィンドウの温度を算 出する温度算出手段と、

前記温度算出手段により算出された温度に基づいて超音波出力を制御する超音 波出力制御手段とを、

備えた構成とした。

上記構成により、被検体に接触するウィンドウの温度を検出することができるので、温度センサを設けることなく、また、超音波出力を過度に低く設定することなく被検体接触面温度を所定値以下に制御することができ、ひいては低温火傷を防止することができる。

[0008]

また、本発明は上記目的を達成するために、音響素子が揺動する流体を通過して被検体に接触するウィンドウの内面から反射された超音波の反射時間と、前記流体の厚みに基づいて超音波の音速を算出する音速算出手段と、

前記音速算出手段により算出された音速に基づいて前記流体の温度を算出する 温度算出手段と、 前記温度算出手段により算出された温度に基づいて超音波出力を制御する超音 波出力制御手段とを、

備えた構成とした。

上記構成により、流体とウィンドウの温度差がない場合にはウィンドウの温度 を検出することができるので、温度センサを設けることなく、また、超音波出力 を過度に低く設定することなく被検体接触面温度を所定値以下に制御することが でき、ひいては低温火傷を防止することができる。

また、本発明は、あらかじめ前記ウィンドウ又は前記流体ごとに一定温度下で前記超音波の反射時間を測定してキャリブレーションを行うことにより得られた前記ウィンドウの厚み又は前記流体の厚みを記憶する記憶手段をさらに備え、

前記音速算出手段が、前記記憶手段に記憶された前記ウィンドウの厚み又は前記流体の厚みに基づいて超音波の音速を算出する構成とした。

上記構成により、ウィンドウの厚み又は流体の厚みのばらつきによる測定温度 の誤差を軽減して、より精度の高い温度検出を行うことができる。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

図1 (a) は、本発明の実施の形態に係る超音波プローブ1を側面から見た内部構成を示し、図1 (b) は超音波プローブ1を正面から見た内部構成を示している。図1において、超音波プローブ1は図2に示す超音波診断装置本体10とケーブルを介して着脱自在に接続されている。超音波プローブ1の先端のウィンドウ5により外部と仕切られた内部には、円弧状の音響素子2が超音波モータ(M)3により円弧方向と直交する方向にオイル6内を往復回動可能に支持されている。超音波モータ3は駆動電力を図2に示す超音波診断装置本体10から2相トランス(T)4を介して供給されて駆動される。そして、図2に示すように音響素子2の出力が超音波診断装置本体10に送られて画像処理部11により音響素子2の円弧方向と、走査方向と深度方向の3次元画像に処理され、この3次元画像がモニタ13に表示される。

[0010]

ところで、ウィンドウ5としてポリメチルペンテン、オイル6として1.3ブタンジオールの「温度ー音速」の特性は、以下の表1及び図3のグラフの通りとなる。

[0011]

(表1)

10 20 30 40°C ウィンドウ5 1984 1929 1870 1810m/s オイル6 1583 1555 1528 1498m/s

[0012]

また、超音波プローブ1が被検体に接触していない状態で音響素子2から超音波パルスを出力すると、図4 (a) に示すようにオイル6を通過してウィンドウ5の内面により反射され、オイル6を介して戻るので、出力から時間 t 1 の経過後に音響素子2 により受信される。また、一方で図4 (b) に示すようにウィンドウ5を通過してウィンドウ5の外面により反射され、ウィンドウ5及びオイル6を介して戻るので、出力から時間 t 2 の経過後に音響素子2 により受信される

[0013]

そこで、超音波診断装置本体10内のメインシステム14により、

ウィンドウ5の音速= (ウィンドウ5の厚み×2) / (t2-t1)

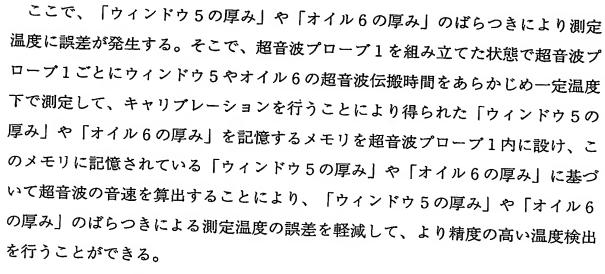
を計測し、この計測した音速から図3に示すようなグラフを参照してウィンドウ 5の表面温度を検出することができる。そして、この温度が既定値を超えている 場合には超音波の出力を停止したり、低下させることができる。

[0014]

また、本実施の形態のように、音響素子2を回動させる3次元装置の場合には、オイル6が攪拌されてウィンドウ5とオイル6の温度にあまり差がないので、オイル6の音速=(オイル6の厚み×2)/+1

を計測することにより、ウィンドウ5の表面温度を間接的に検出することができる。

[0015]



[0016]

なお、上記の実施の形態では、音速、温度の検出を超音波診断装置本体10側で行っているが、超音波プローブ1側で行うようにしてもよく、この場合には既存の超音波診断装置本体10側にフェールセーフ機能を持たせることができる。また、上記の実施の形態では、3次元の超音波診断装置を例にしたが、2次元の超音波診断装置にも適用することができる。ここで、3次元の超音波診断装置において2次元モードでユーザが使用している状態(超音波モータ3は停止状態)において温度が既定値を超えた場合には超音波の出力を停止、低下させないで、超音波モータ3を回転させてオイル6を攪拌することにより温度上昇を抑制することができるので、高出力状態の時間を延ばすことができる。

[0017]

【発明の効果】

以上説明したように請求項1に記載の発明によれば、被検体に接触するウィンドウの温度を検出することができるので、温度センサを設けることなく、また、超音波出力を過度に低く設定することなく被検体接触面温度を所定値以下に制御することができ、ひいては低温火傷を防止することができる。

また、請求項2に記載の発明によれば、流体とウィンドウの温度差がない場合にはウィンドウの温度を検出することができるので、温度センサを設けることなく、また、超音波出力を過度に低く設定することなく被検体接触面温度を所定値以下に制御することができ、ひいては低温火傷を防止することができる。

また、請求項3に記載の発明によれば、ウィンドウの厚み又は流体の厚みのば らつきによる測定温度の誤差を軽減して、より精度の高い温度検出を行うことが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

- (a) 本発明に係る超音波プローブを側面から見た内部構成図
- (b) 本発明に係る超音波プローブを正面から見た内部構成図

【図2】

本発明に係る超音波診断装置の一実施の形態を示すブロック図 【図3】

図1のウィンドウとオイルの「温度-音速」特性を示すグラフ 【図4】

- (a) 図1のウィンドウの内面による反射を示す説明図
- (b) 図1のウィンドウの外面による反射を示す説明図

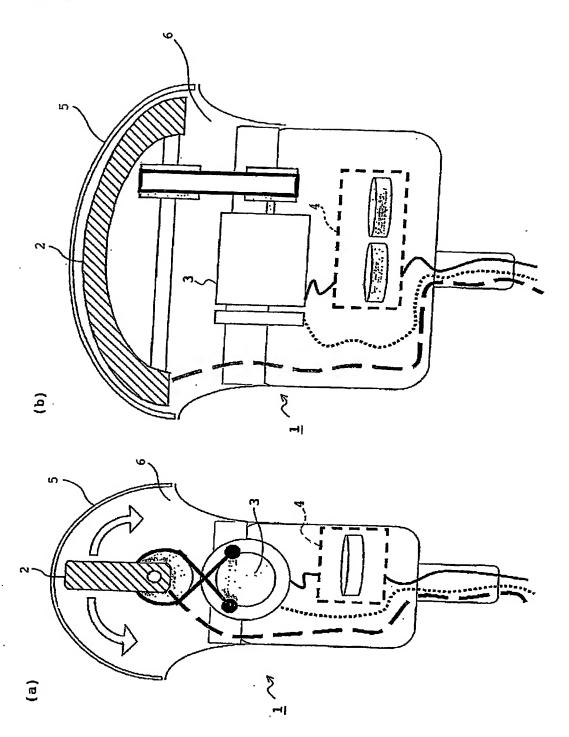
【符号の説明】

- 1 超音波プローブ
- 2 音響素子
- 3 超音波モータ (M)
- 4 2相トランス (T)
- 5 ウィンドウ
- 6 オイル
- 10 超音波診断装置本体
- 11 画像処理部
- 13 モニタ
- 14 メインシステム



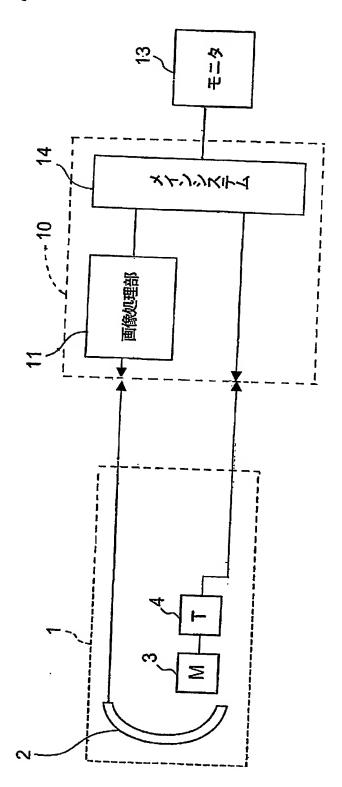
図面

【図1】



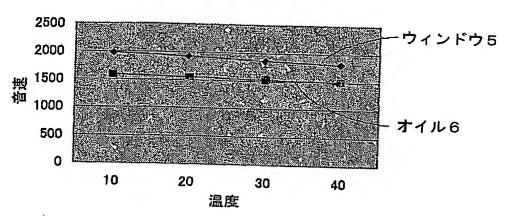


【図2】

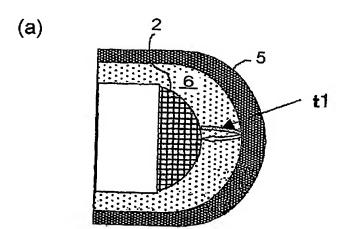


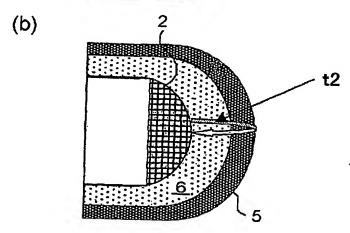


音速変化



【図4】









【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 温度センサを設けることなく、また、超音波出力を過度に低く設定することなく被検体接触面温度を所定値以下に制御する。

【解決手段】 オイル6を通過してウィンドウ5の内面により反射され、オイルを介して戻る反射時間 t 1 と、ウィンドウを通過してウィンドウの外面により反射され、ウィンドウ及びオイルを介して戻る反射時間 t 2を検出し、

ウィンドウの音速= (ウィンドウの厚み×2) / (t2-t1)

を計測し、この計測した音速からウィンドウの表面温度を検出する。

【選択図】

図 4

特願2003-191700

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-191700

受付番号

5 0 3 0 1 1 1 5 4 0 0

書類名

特許願

担当官

第一担当上席 0090

作成日

平成15年 7月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 7月 4日



特願2003-191700

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社